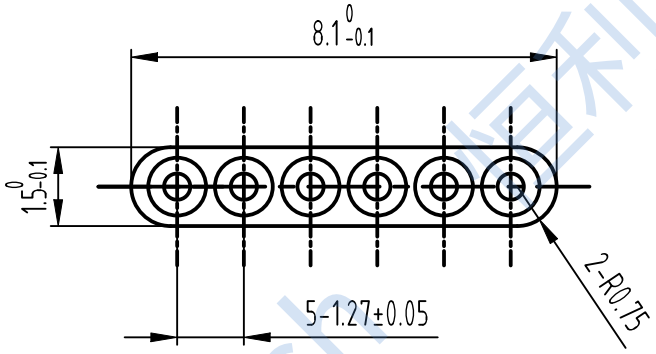
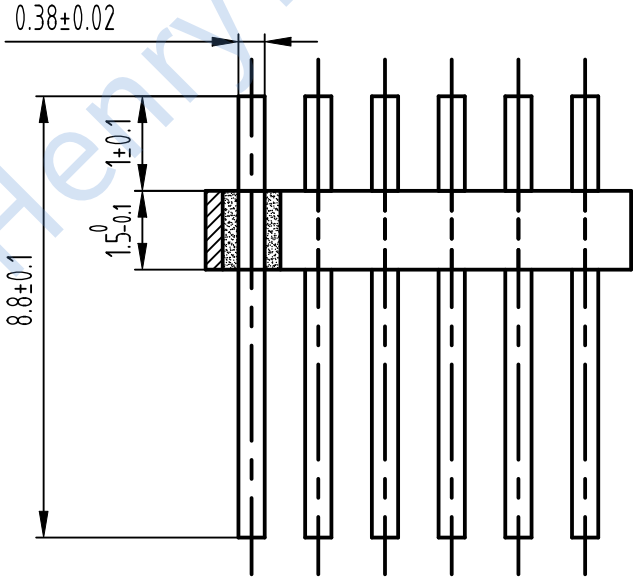




技术要求：

1. 绝缘电阻：≥5000MΩ@500V
2. 介电耐压：≥300V
3. 密封漏率：≤1.013x10^{-3}Pa · cm^3 /S
4. 使用寿命：≥500次
5. 温度范围：-65℃~+155℃
6. 镀层厚度：≥1.27μm软金

借通用件登记

描　图

校　描

旧底图总号

签　字

日　期

标记	处数	更改文件号	签字	日期

装配图

HN-LP6-0.38-1.27(8.8-1)M

成都恒利泰科技有限公司

设计	M。	标准化		图样标记	重量	比例
						7:1
审核						
工艺		日期		共　页	第　页	

成都恒利泰科技有限公司
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

恒利泰 HenryTech

Unikeyic Electronics

Global Electronic Components Distributor

Click to view pricing, inventory, delivery, and lifecycle information:

HenryTech:

H3-MABA-007871-CT1A40 H3-TC1-1TG2+ HL-MCX-KE-02 H3-MAPD-008109-C30040 HG-SCN-2-22+ HL-SMB-K3DY HN-LP7-0.5-1.27(9.4-2.8) HX-N-JK HX-1.85-JJ H3-MABA-010551-CF1071 HL-N-KKC HL-SSMA-KHD-1 HT-HFCN-2700+ HL-SMA/SMB-KK HT-HFCN-3800+ HN-DC2016-0.5(12-4.6)M HT-LFCG-1700+ HT-SCA-4-10+ H2SYDC-20-62HP+ HX-SMA/SMP-JK H3-MABA-011085 HG-SCN-2-65+ HL-SMA-KHD4 HT-LFCN-3800+ HL-SMAMF-2-18-15dB HLCC2250G HT-BFHKI-1572+ HT-LFCG-530+ HT-LFCN-400+ HT-QCN-19+